

CREATIVE & INNOVATION

GLOBAL NO.1 HIGH-TECH SOLUTION PROVIDER

Disclaimer

본 자료는 주식회사 저스템(이하 “회사”)의 재정 상황, 운영·영업성과 및 회사 경영진의 계획·목표와 관련된 향후 전망을 포함하고 있습니다. 그러한 향후 전망은 회사의 실제 성과에 영향을 줄 수 있는 알려지지 않은 위험과 불확실성, 그리고 다른 요인들에 의해 변경될 수 있습니다.

회사는 본 자료에 포함된 정보의 정확성과 완벽성에 대해서 암묵적 또는 명시적으로 보장할 수 없으며, 본 자료에 서술된 내용은 과거 또는 미래에 대한 약속이나 진술로 간주될 수 없습니다.

따라서, 본 자료는 투자자들의 투자 결과에 대하여 어떠한 법적인 목적으로 사용되어서는 안되며, 회사는 본 자료에서 제공되는 정보에 의거하여 발생하는 투자 결과에 대해 어떠한 책임이나 손해 또는 피해를 지지 않음을 알려드립니다.

본 자료는 작성일 현재 시점의 정보에 기초하여 작성된 것이며, 회사는 향후 변경되는 새로운 정보나 미래의 사건에 대해 공개적으로 현행화 할 책임이 없습니다.

CREATIVE & INNOVATION
GLOBAL NO.1 HIGH-TECH SOLUTION PROVIDER

INVESTOR RELATIONS 2025

TABLE OF CONTENTS

Ch.01_ Company Overview

Ch.02_ Business Performance

Ch.03_ Business Overview

Appendix

CREATIVE & INNOVATION

GLOBAL NO.1 HIGH-TECH SOLUTION PROVIDER



01

Investor Relations 2025

Company Overview

- 01. Corporate Identity
- 02. 회사개요
- 03. 원천기술기반 성장스토리
- 04. 연구 개발 역량
- 05. 주요 생산 인프라
- 06. 기술 로드맵
- 07. 사업 영역



반도체 오염제어 솔루션 Global No.1 강소기업 IT & Energy 솔루션 Provider

기술 선도 기업

성장산업 주요 고객사 확보

다각화된 사업 포트폴리오 구축

업계 최고의 솔루션 보유

반도체 습도제어 솔루션 Global No.1

- 국내외 IDM업체 점유율 1위
- 세계최초 기류제어 시스템 개발(JFS)
- N2 LPM System 110여종 개발

업계 최고의 R&D 역량

- 특허 수 310건 확보
- 첨단산업 노하우를 보유한 연구진 보유
- 대한민국 최우수 기업 연구소 선정(K-HERO)
- 장영실상 수상

글로벌 Top-tier 고객사 확보

반도체

SAMSUNG

Micron

SK 하이닉스

HPSP
High Pressure Solution Provider

디스플레이 / 2차전지 / 태양광

LG 디스플레이

LG전자

Hanwha

독보적 기술 기반 성장동력 확보

핵심 공정 기술 기반 첨단 산업 모든 분야 대응 가능

반도체

디스플레이

태양광

2차전지

회사개요

글로벌 첨단산업 수율개선 핵심 기업, 저스템



회사개요

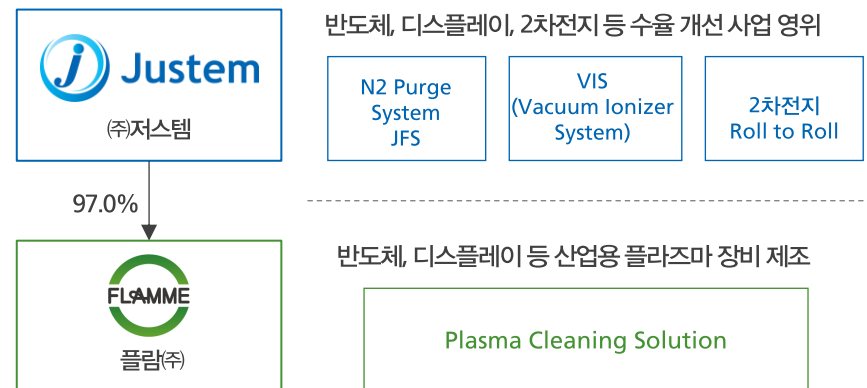
회사명	주식회사 저스템
대표이사	임영진
업종	반도체, 디스플레이 부품 제조 및 생산
설립일	2016년 4월 25일
자본금	3,625백만 원
종업원	118명('25년 02월 現)
본사 및 공장	경기도 용인시 기흥구 탑실로 35번길 57 2공장: 경기도 화성시 동탄산단 10길 42
주요 고객	삼성전자, SK 하이닉스, 마이크론, 한화, LG 전자
영업 Agency	중국, 대만, 싱가포르, 일본, 미국

대표이사 소개

임영진 대표이사 (금속공학 박사)

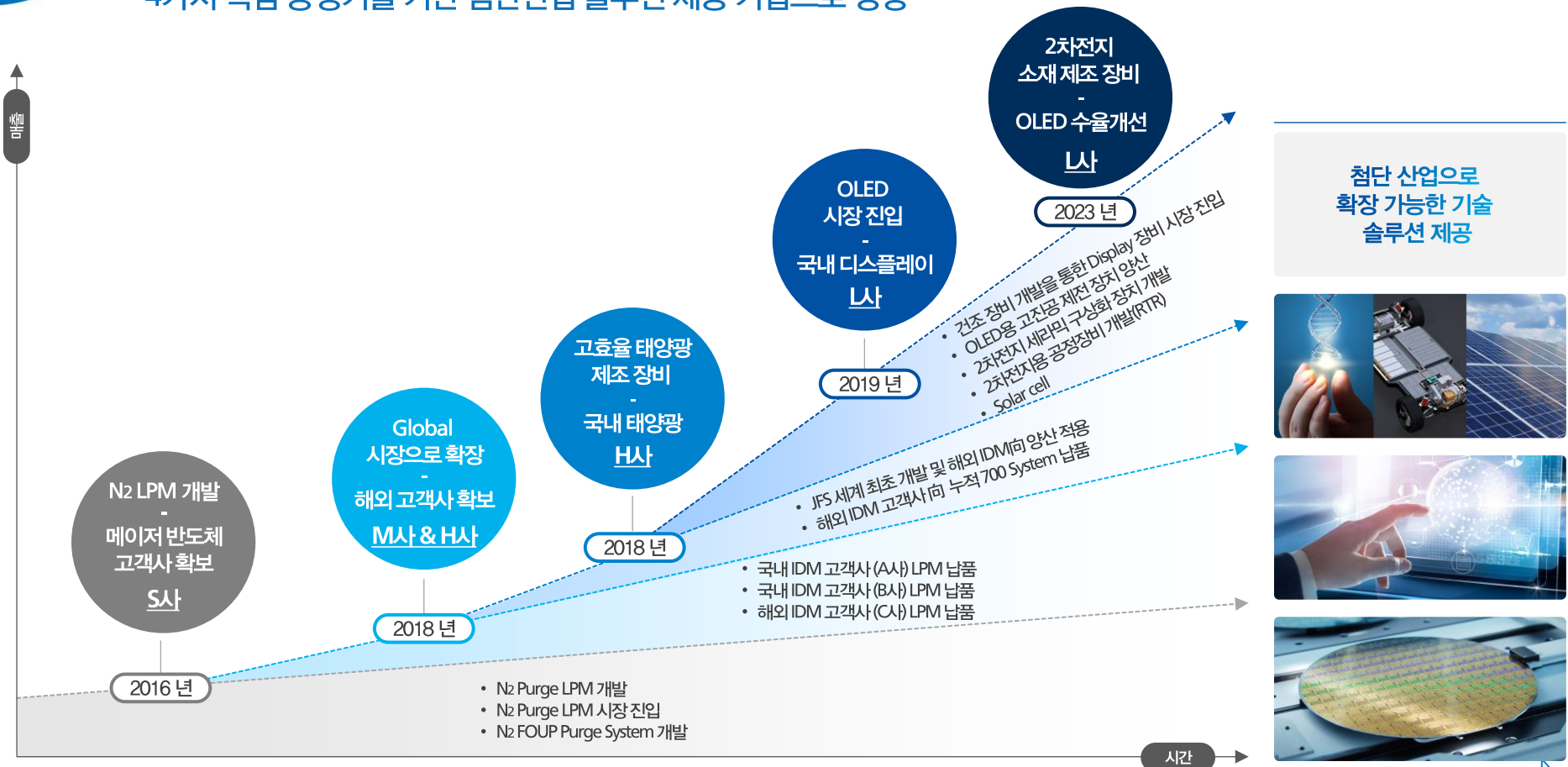
- 2009. 지식경제부/한국산업기술진흥원 국무총리상 수상
- 2019. 무역의 날 대통령 표창수상
- 2020. 상공의 날 산업통상부 장관 표창수상
- 2024. 납세자의 날 중부지방국세청장표창수상

지배구조 및 사업영역

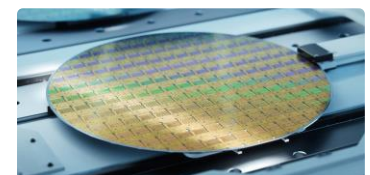


원천기술기반 성장스토리

4가지 핵심 공정기술 기반 첨단산업 솔루션 제공 기업으로 성장



첨단 산업으로
확장 가능한 기술
솔루션 제공



4가지 핵심 공정

저스팀의 핵심 공정
융합 기술

N2 치환 및 기류제어를
통한 습도관리

진공 대응 기술

플라즈마, 열 응용기술

자동화 구성,
Sequence 최적화 기술

첨단 산업 설계 기술

연구개발 역량

첨단산업 수율개선 글로벌 핵심 기업으로 성장하는 K-HERO 저스텍

● 업계 최고 수준 R&D 경쟁력

최우수 기업연구소 선정



세계 최고 수준의 기업연구소로
성장할 잠재력을 가진 연구소 선정
(중소기업 유일 선발)

장영실상 수상



대한민국 정부가 인정하는
최고의 신기술 제품 혁신 상
(OLED용 고진공 이온화 제전장치)

차별화된 연구개발 역량을 통한 업계 최고 수준의 기술력 인증

주요 인증 현황



● 특허 현황



기술 특허 확보
진입장벽 구축

특허 수 310건

등록 수 81건

출원 224건

해외 35건

주요 생산 인프라

반도체 클러스터와 근거리에 위치한 첨단산업 제조 특화 생산 인프라 구축

저스텍
본사

위치 경기도 용인시 기흥구 탑실로 35번길 57
면적 4,012m²
생산 제품 반도체 N2 Purge System, JFS, JEM

2사옥

위치 경기도 화성시 동탄산단 10길 42
면적 5,544m²
생산 제품 2차전지 장비, 디스플레이 장비, 태양광 장비



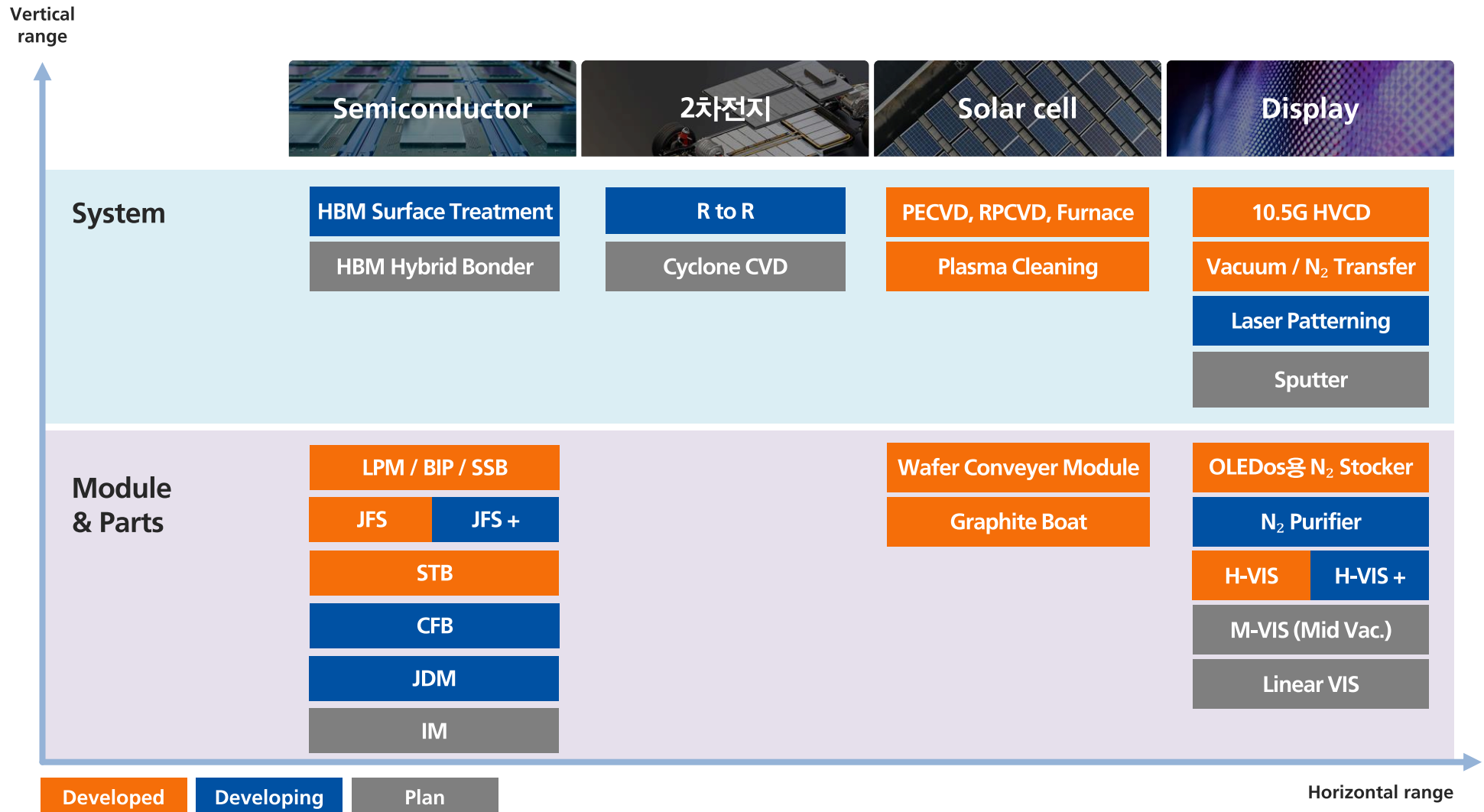
반도체, 디스플레이 장비 제조 주력 사업장



디스플레이, 2차전지 장비 제조 주력 사업장



핵심기술(진공, 습도제어, S/W, 열, 대면적 기술) 확보를 통한 수평적, 수직적 제품 Portfolio 확대 가능



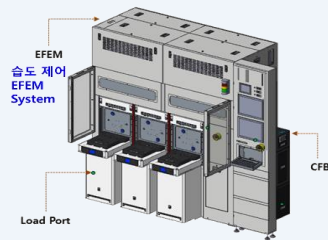
사업 영역

기술 경쟁력을 통해 반도체 / 디스플레이 / 태양광 / 2차전지 산업 내 다양한 사업 포트폴리오 구축



주요 사업 영역

반도체



반도체 질소 순환 (습도제어) 솔루션

- N2 Purge System (LPM, BIP, CFB, STB)
- JFS U1, U5
- EFEM Dry Module
- JPB(HBM Bonding 장비)
- JPC(Packaging 장비)

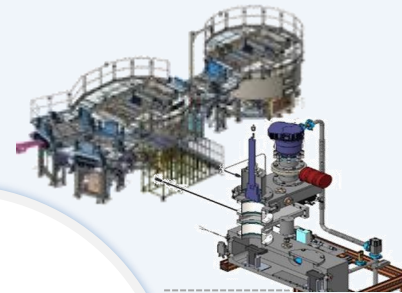
SAMSUNG

SK 하이닉스

Micron

HPSP
High Pressure Solution Provider

디스플레이



대면적 OLED 제조용 고진공 장비

- 10.5G OLED 用 HVCD 장비
- OLED용 진공 Transfer 장비
- OLED용 N2 Transfer 장비
- N2 Purifier (급속 치환 장치)
- Laser Patterning 장비

OLED 고진공 제전장치 VIS

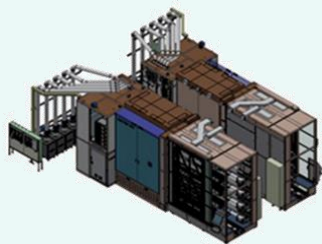
LG 디스플레이

LG 전자



Justem

주요 제품 Line-up



태양광 증착용 PECVD

- PECVD
- RPCVD
- POCL

Plasma cleaning

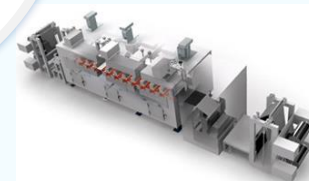
Hanwha

First Solar.

태양광

2차전지 롤투롤 장비

2차전지 열처리 장비



- 음극재 및 분리막용 세라믹 소성 소재
- 반도체 코팅 및 방열 소재
- 소스 적층형 열처리 장비
- 고온 Aging 공정 장비

Japan Company(N社)

LG 전자

2차전지

**CREATIVE &
INNOVATION**

GLOBAL NO.1 HIGH-TECH SOLUTION PROVIDER



02

Investor Relations 2025

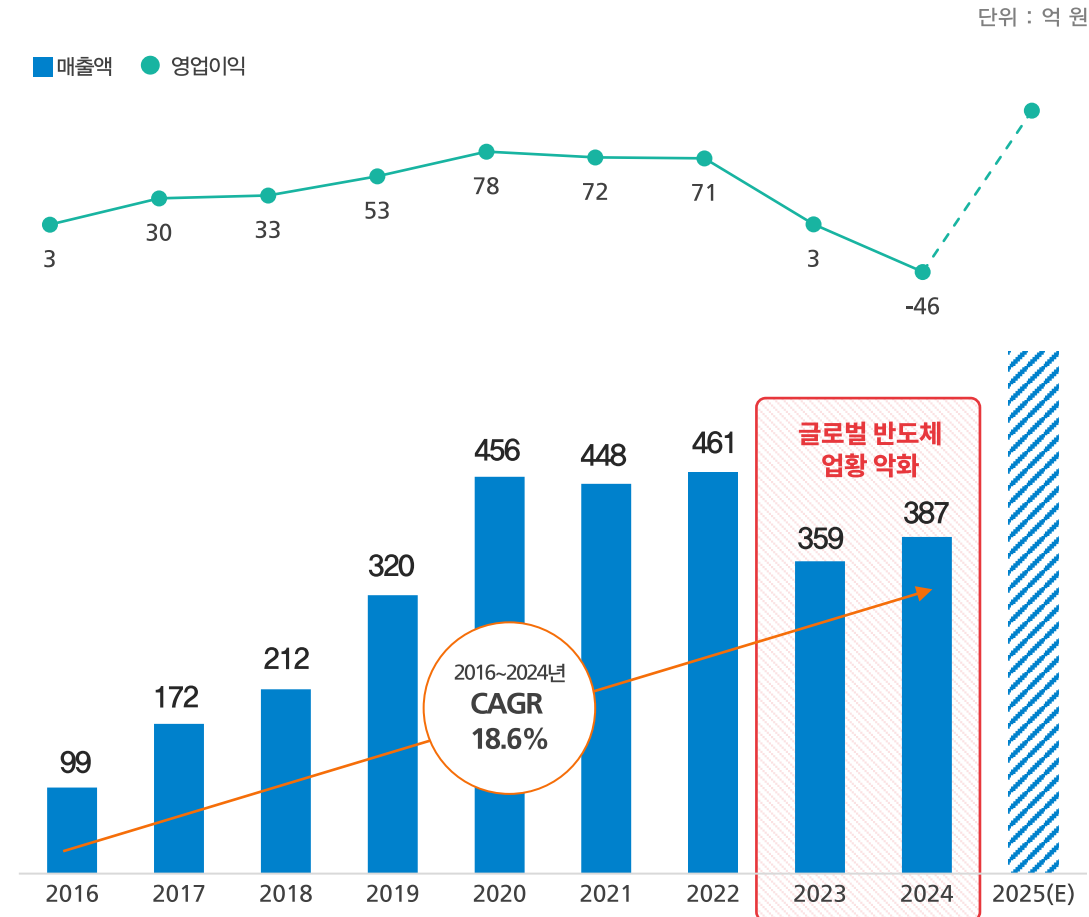
Business Performance

01. 경영성과 (1), (2), (3)

경영성과 (1)

습도제어 시스템 고도화 도입을 통한 제2의 성장 모멘텀 마련
디스플레이 고객사 확대 및 태양광 장비 추가 수주 통한 신성장 매출 증가

연도별 매출액 / 영업이익 추이



주1: 2022 ~ 2024년은 외부감사인의 검토가 완료된 K-IFRS 기준

주2: 2021년 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은, 2020년은 감사를 받지 않은 K-IFRS 개별기준

주3: 2016 ~ 2019년 재무제표는 K-GAAP 개별기준

경영성과 주요 요인

2024년 성과 주요 요인

- 반도체 시장 침체로 인한 매출 부진
- 3Q24 국내 태양광 업체 向 장비 납품으로 태양광 매출 증가
- OLED용 제전장치 납품 지연에 따른 매출 부진
- 신규 사업 인프라 구축 및 회계정책 변경으로 인한 일시적 비용 증가

향후 성장 요인

- IDM 3社항 1세대 및 2세대 JFS 제품 횡전개 확대 로 매출 증대
- 국내 태양광 업체 向 증착장비 추가 수주 기대
- 국내 디스플레이 업체 VIS 성능 검증 통해 중화권 디스플레이 업체 평가 중

경영성과 (2)

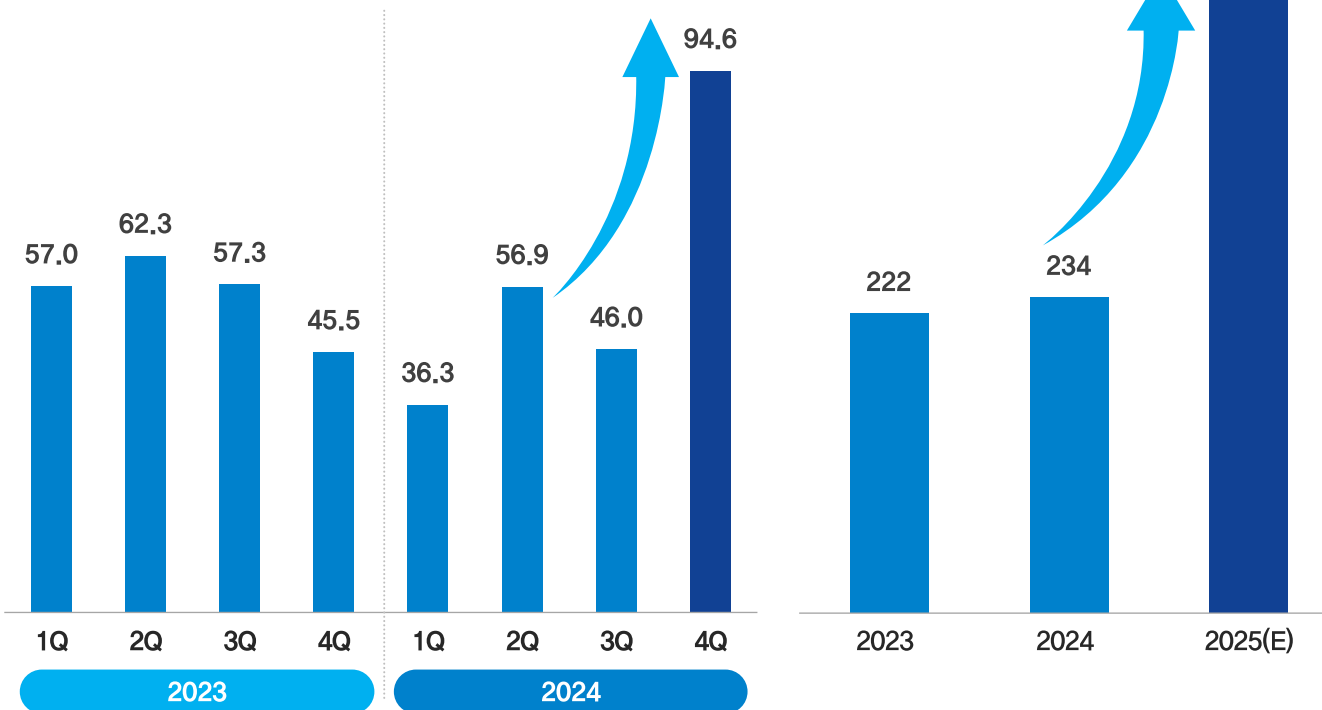
반도체 업황 회복 및 신제품 납품 통한 실적 턴어라운드 전망

반도체 사업부 매출액 추이 및 전망

단위 : 억 원

4Q24 해외 M사 向 JFS 본격 납품으로 반도체 매출 성장

2025년 반도체 업황 회복에 따른 매출 성장 전망



반도체 매출 성장 요인

반도체 습도제어
2세대 수요 증가

해외 M사 向 JFS 제품
형전개 확대로 매출 성장
(국내 IDM 向 JFS 쉘 테스트 중)

신규 제품 수주 가능성

기존 1, 2세대 제품에 이어
STB 제품 쉘 테스트 통과 후
수주 발생 가능성

주요 IDM 증설 재개 따른
수주 가능성

주요 IDM 업체의 지연된 공장
증설 재개에 따른 1, 2세대
제품 수주 기대

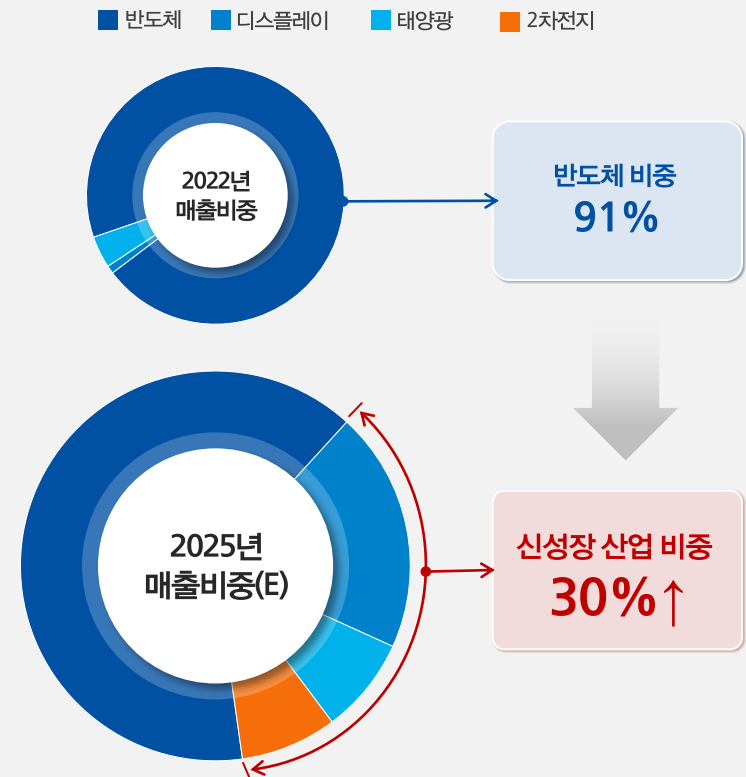
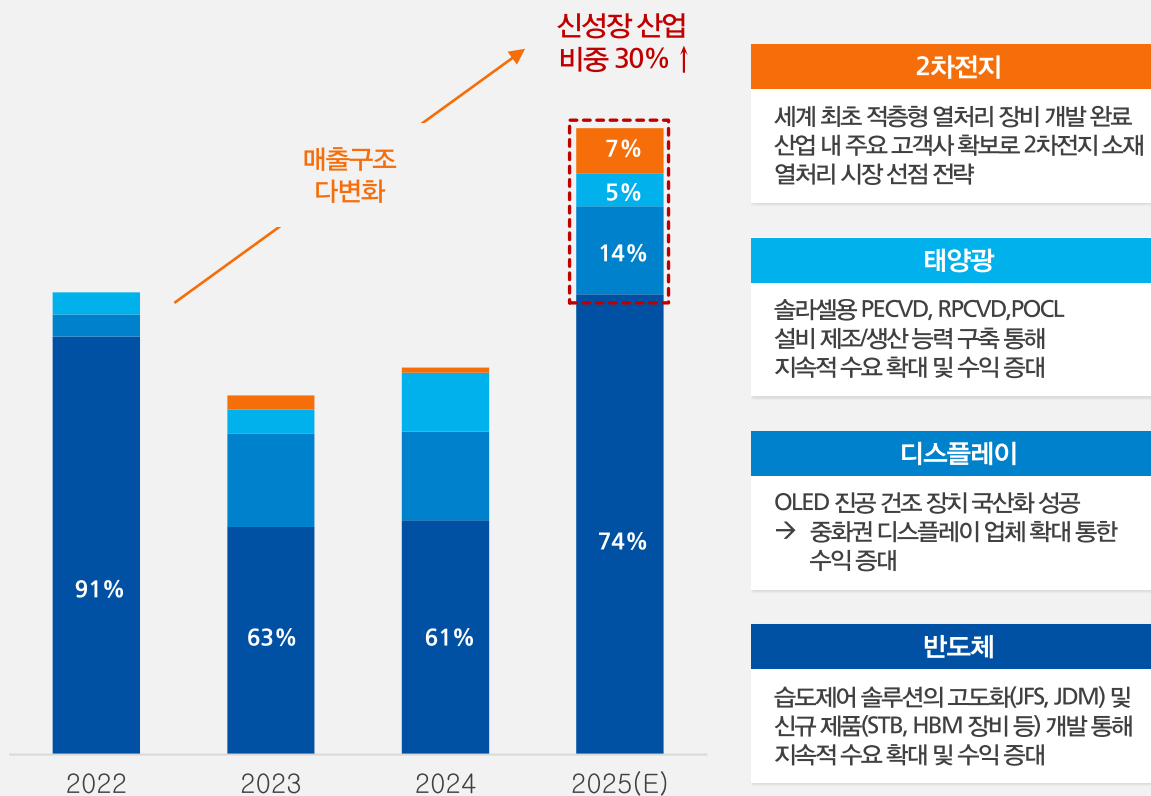
주: 2023 ~ 2024년은 연결재무제표 기준

경영성과 (3)

사업 다각화를 통한 안정적인 성장 기반 마련

다양한 산업으로 커버리지 확대

IT 산업 내 Core Tech를 통해 주력 타깃 사업인 반도체에서 디스플레이, 태양광, 2차전지 등 첨단 산업으로 커버리지 확대



주: 2022 ~ 2024년은 연결재무제표 기준, 2025(E)은 별도재무제표 기준

CREATIVE & INNOVATION

GLOBAL NO.1 HIGH-TECH SOLUTION PROVIDER



03

Investor Relations 2025

Business Overview

- 01. 반도체 공정 내 습도 제어의 중요성
- 02. 반도체 시장 내 수율 개선 핵심 플레이어,
저스템 (1), (2)
- 03. 습도 제어 솔루션 포트폴리오
- 04. 반도체 수율 개선 시스템 고도화 (1), (2)
- 05. 반도체 선단공정 집중투자 수혜
- 06. 디스플레이 시장 내 수율 극대화 라인업 구축
- 07. 태양광 산업 진출 본격화 (1), (2)
- 08. 자회사와의 시너지 창출

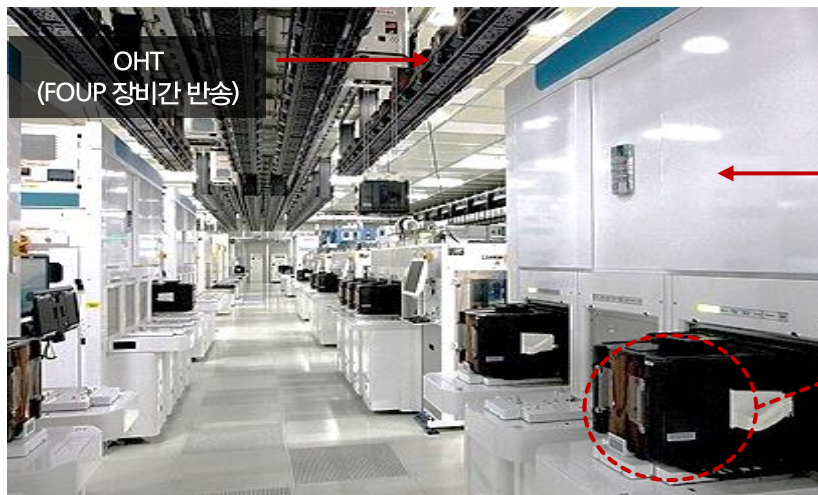
Justem Vision

반도체 공정 내 습도 제어의 중요성

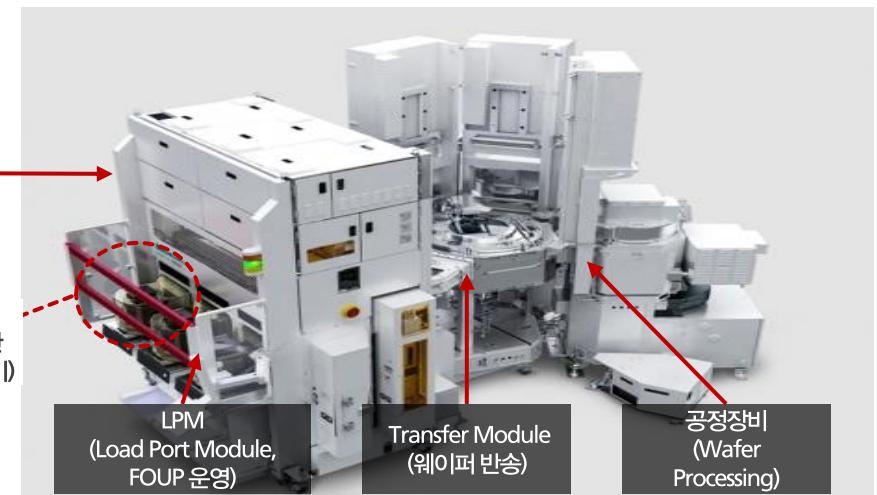
반도체 전공정 전반에서 수율에 직접적인 영향을 미치는 습도 제어에 대한 중요성 증가

반도체 전공정 미세화에 따른
기존 Clean Class 1 환경의 한계 도달공정간 오염 물질 및 수분 발생으로
생산 수율 감소 문제 발생반도체 전공정 습도관리 솔루션
중요성 부각

반도체 공정 Fab. : FOUP을 통해 공정간 웨이퍼 이송

EFEM
(웨이퍼
반송 장비)FOUP
(반도체 공정간
웨이퍼 이동 용기)

반도체 공정 장비 : 웨이퍼 이송 → 오염원이 없는 청정 상태 유지 필수

웨이퍼를 외부 오염 및 습도로부터 보호 및 보관하는 용기
공정간 이송 시 사용되어 수율에 직접적인 영향

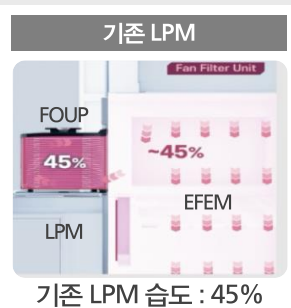
반도체 Clean Class 1 한계 도달

Class 1
(0.5 μ m 이상,
 $\leq 1\text{ea}/\text{ft}^3$)습도
40%~50%온도
23~25°C

반도체 시장 내 수율 개선 핵심 플레이어, 저스템 (1)

최적의 습도 제어 솔루션 개발을 통한 수율 개선 Unmet Needs 해결

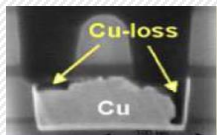
기존 LPM 습도 제어의 한계 발생



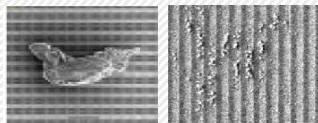
- 공정 미세화에 따른 기존 LPM의 45% 습도 유지 한계 발생
- 반도체 수율에 악영향을 미치는 고습도 환경 조성



미세화된 공정 내 습도로 인한 소자 손실 발생



Cu Corrosion (Loss)



Defect/Particle Growth

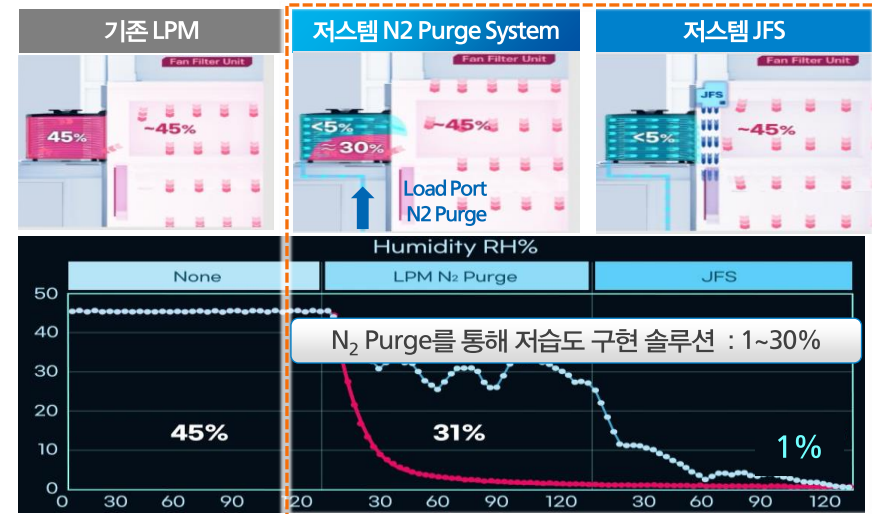
수율 개선 관련 기술적 한계 봉착

저스템 저습도 관리 솔루션

N2 Purge System란?

반도체 웨이퍼 이송 및 보관을 위한 LPM에 핵심 기술인 노즐을 장착 및 개조 후 N2(질소)를 주입하여 웨이퍼 습도 제어 및 불순물 제거하는 시스템

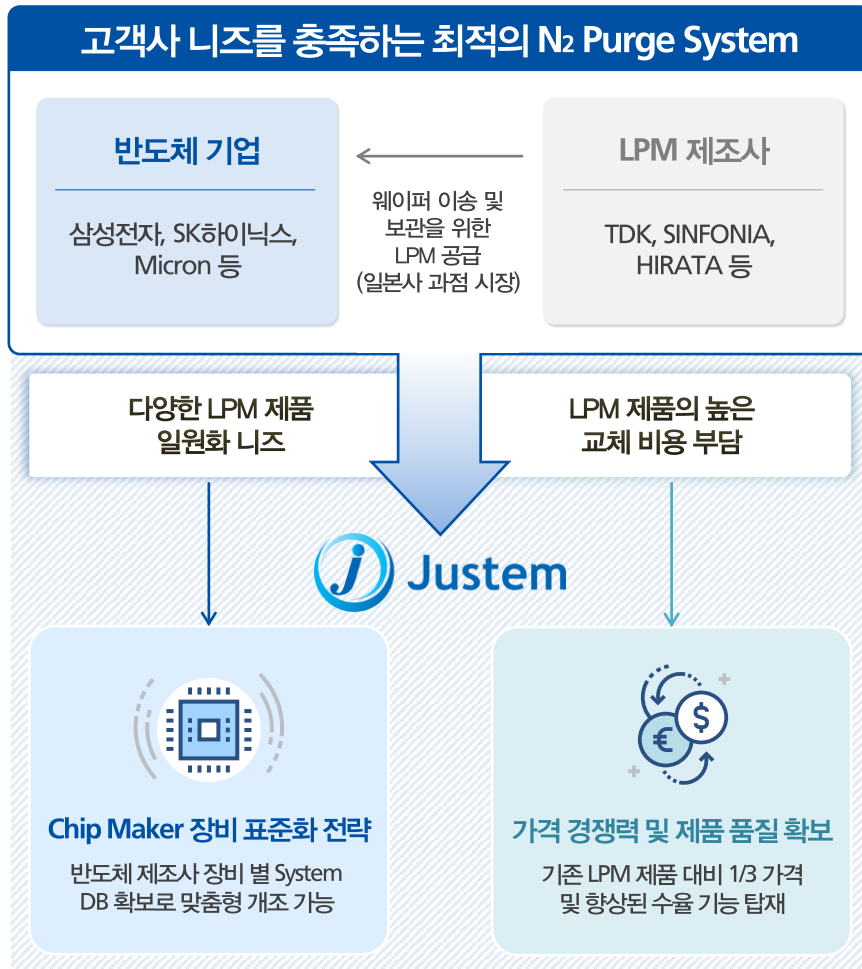
FOUP 내부 환경 제어를 통해 웨이퍼 품질 및 신뢰성 상승



수율 제어를 통한 초미세화 공정 수율 증대
IDM 3사 표준화 적용
(Fab 당 1,500억 원 절감 효과)

반도체 시장 내 수율 개선 핵심 플레이어, 저스팀 (2)

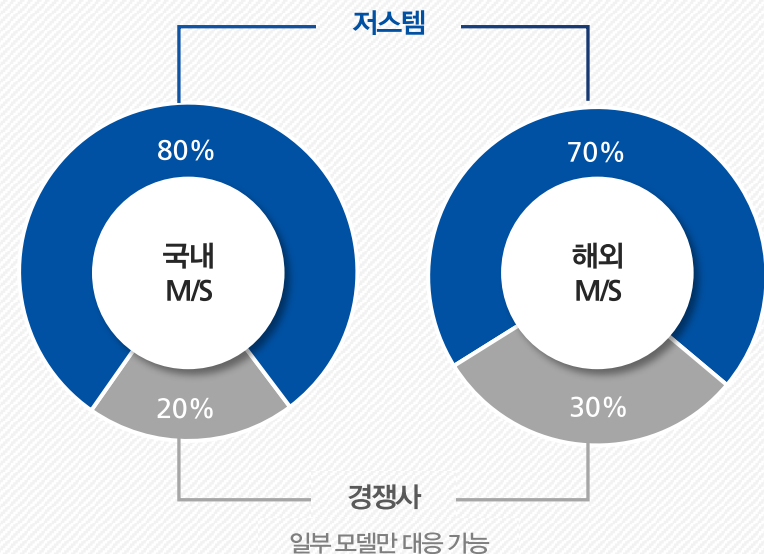
효율적인 수율 개선을 위한 최적의 선택지 N2 Purge System

N₂ Purge System의 시장지배력 구축

저스팀은 LPM 11개社 110 모델 대응 가능(90% 이상)

글로벌 주요 IDM 3사 M/S 85% 달성

(삼성전자, SK하이닉스, 마이크론)



*2024년 시장점유율 기준

습도 제어 솔루션 제품 포트폴리오

다양한 고객 수요에 대응 가능한 제품 Line-up 구축

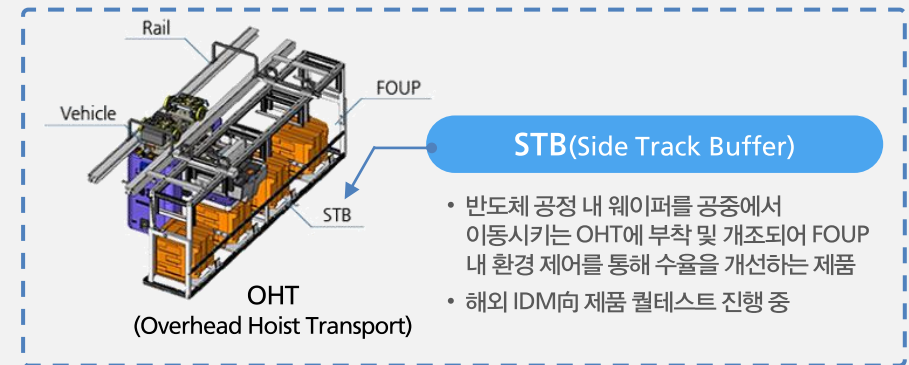
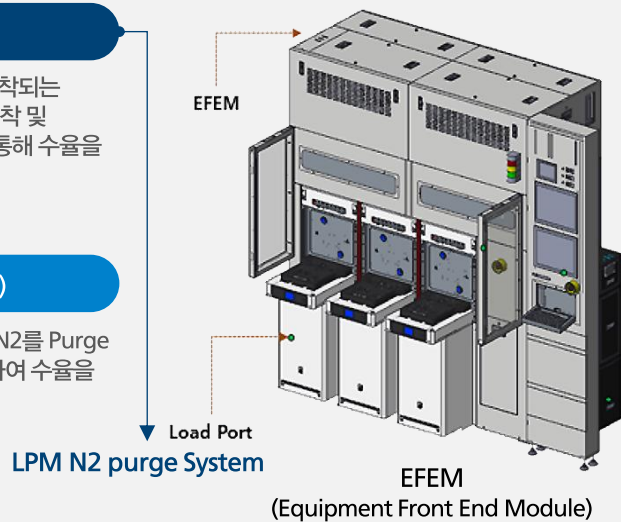
N2 Purge System 제품 소개

N2 Purge LPM

- 반도체 공정 내 매엽식 장비에 장착되는 LPM(Load Port Module)*에 부착 및 개조되어 FOUP 내 환경 제어를 통해 수율을 개선하는 제품

BIP(Built In Purge)

- Batch 타입 반도체 증착 장비에 N2를 Purge 할 수 있는 모듈을 장착 및 개조하여 수율을 향상시키는 제품



STB(Side Track Buffer)

- 반도체 공정 내 웨이퍼를 공중에서 이동시키는 OHT에 부착 및 개조되어 FOUP 내 환경 제어를 통해 수율을 개선하는 제품
- 해외 IDM 向 제품 퀄테스트 진행 중

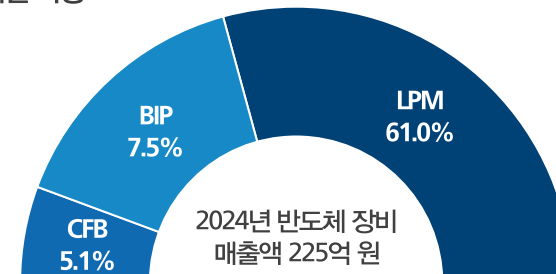
CFB(Contamination Free Buffer)

- EFEM 좌, 우측에 설치되어 공정이 진행되어 오는 웨이퍼에 N2를 Purge 하여 수율을 향상시키는 제품
- 장비 제조사에 공급 추진 중

주요 고객사

N2 Purge LPM	SAMSUNG SK 하이닉스 Micron
CFB	SEMES
BIP	SK 하이닉스 Micron HPSP

주요 제품 매출 비중



반도체 수율 개선 시스템 고도화 (1)

지속적인 제품 고도화 → 반도체 산업 내 수율 개선 부품/장비 핵심 기업으로 성장 기대

저스템 3세대 JDM

저스템 2세대 JFS

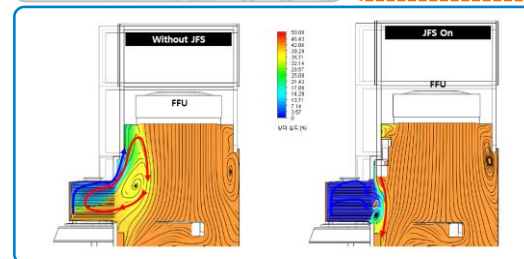
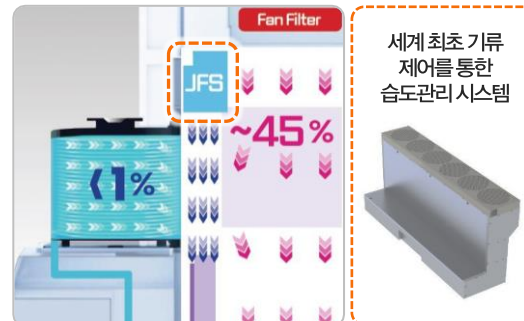
저스템 1세대 N2 Purge System : JLPX

[반도체 Fab 공정간 웨이퍼 이송 장비]



*2024년 기말 기준 누적매출 2,210억 원 (수출 856억 원)

JFS (Justem Flow Straightener, Zone 습도저감모듈)



JFS : EFEM으로부터 유입되는 고습도 기류 차단으로 상시 저습도로 제어 가능

미국 M사 向 700 System 이상 판매
국내 장비업체와 성능평가 진행 중

기존 1세대 이상의 매출 기대

JDM (Justem EFEM Dry Module for 1%, Space습도저감모듈)

EFEM 내부 전체 습도 제어 가능한 비순환형 제습 모듈
EFEM 내부 습도 < 5%, FOUP 내부 습도 < 1%
소비전력 최소화, 온도제어 가능

기대효과

선제적 제품고도화로 시장 기술 선도



국내 EFEM 제품 비중 확대로 국산화 기여



반도체 산업 내 시장 점유율 확대

국내 장비업체와 성능평가 진행 중

반도체 수율 개선 시스템 고도화 (2)

세계 최초 JFS 개발을 통해 기존 시장내 점유율 증가 및 신규 고객사 확대



세계 최초 기류 제어 습도제어 솔루션



JFS
(Justem Flow Straightener)

EFEM으로부터 유입되는 고습도 기류 차단으로 폼(FOUP) 내 습도를 상시 1%이하로 제어 가능

저습환경 제공으로
수율 개선 효과 검증

반도체 분야 수율 제어
표준기술 채택 기대

반도체 첨단 투자
집중 전략 수혜

해외 IDM M사 向 JFS 공급

선단 공정 내 낮은 수율 문제 해결을 위한
습도제어 솔루션 중요도 상승

2023년 공정평가 후 단기간 내 M사 주요 Fab으로 공급

- 2024.03 M사일본 Fab 공급
- 2024.03 M사대만 Fab 공급
- 2025.03 M사싱가포르 Fab 공급

M사 向 JFS 700 System 이상 공급
(M사 向 매출 급증 전망)

글로벌 IDM 제품 상용화 계획

글로벌 Top3 IDM 업체 현장 평가

A사

• 평가진행 중

- 25년 평가완료 목표
- 메모리 및 파운드리 선단 공정 向 수주 기대

B사

• 평가진행 중

- 25년 평가완료 목표
- 메모리 선단 공정 向 수주 기대



반도체 선단공정 집중투자 수혜

글로벌 주요 IDM의 수율 제어 설비 채택 증가에 따라 신규 공장 수주 확대

수율 개선을 위한 반도체 전공정
습도관리 중요성 부각AI, 자율주행, 5G 등 미래 산업에
필수적인 반도체 공정 미세화 확대 추세첨단 미세공정 진행 Fab들의
수율 제어 설비 채택률 증가글로벌 주요 IDM 기업들의 선단공정에서
지속적인 수율 향상 노력

초미세 공정 확대의 최대 수혜 기업

- 글로벌 MS No.1 습도제어 기업
- 기존 고습도 환경의 한계를 해결한
극한의 습도제어 솔루션 제공 기업

글로벌 주요 IDM 투자 확대

삼성전자	마이크론	SK하이닉스
• 평택 4 공장 완공 예정 • 평택 5 공장 착공 • 미국 Taylor Fab 착공	• 미국 뉴욕 D램 Fab 착공 • 미국 아이다호 D램 Fab 착공 • 일본 히로시마 D램 Fab 착공 • 싱가포르 HBM 패키징 공장 착공	• M15X, M16X Fab 완공 예정 • 미국 애리조나 AI 메모리 첨단 패키징 증설 예정
SAMSUNG	Micron	SK 하이닉스
47조 원 투자	21조 원 투자	19조 원 투자



글로벌 IDM 공장 증설에 따른 신규 수주 확대

국내 IDM 고객사
(A 社)A공정 파운드리 LSI
제품 수주 지속 가능
(LSI 제품 당사점유 90% 차지)메모리 사업부까지
제품 수주 확대 기대국내 IDM 고객사
(B 社)국내외 다수 공정 내
제품 지속 수주 진행JFS 횡전개를 통한 라인업
확대 진행해외 IDM 고객사
(C 社)대만, 일본, 싱가포르 Fab에
이어 미국 Fab 공급 예정N2 purge, JFS 공급 및
STB 신규 진입 기대

디스플레이 시장 내 수율 극대화 라인업 구축

OLED 시장의 수율개선 필요성 증대로 공정 및 설계기술 기반 시장진출

디스플레이 산업 동향

6G → 8.6G ITOLED 대형화로 신규 투자 기대

: 2stack tandem Cell등 차량 및 IT 기기향
OLED 수요 증가로 신규 투자발생

OLED 패널 불량관리/수율 향상 중요성 증가

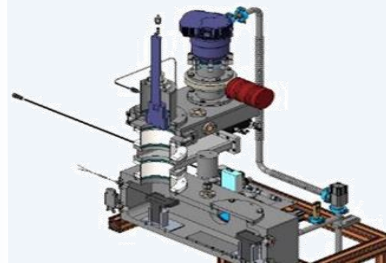
: 수율 개선을 위해 각 공정 이동 간 진공
환경에서의 패널 이송 장비 필수요구

글로벌 디스플레이 패널 기업들의

OLED 패널 수율 향상 니즈 증가

디스플레이 수율
극대화 장비
Line-up 구축

OLED 증착공정 수율 극대화 솔루션



대면적 OLED 제조용 고진공 장비

고진공 환경내 OLED의 소자불량을 유발하는
정전기 제거를 위한 제전장치로 OLED 패널
수율 향상을 위한 필수 기술

※ 장영실 상 수상

대면적 고진공
제전 균일도 확보

고객사에서
양산 검증 완료

반도체 분야 수율 제어
기술 레퍼런스 보유

국내 업체 제품 상용화 계획

주요 디스플레이 업체 현장 평가

A사

- 양산평가 진행 완
- 대형 IT용 평가 중

- 23년 10월 고휘도 라인 도입
- 25년 대형 IT전용 라인 적용

B사

- 양산평가 진행 중

- 25년 평가 완료 목표
- 25년 순차 적용

해외 업체 제품 상용화 계획

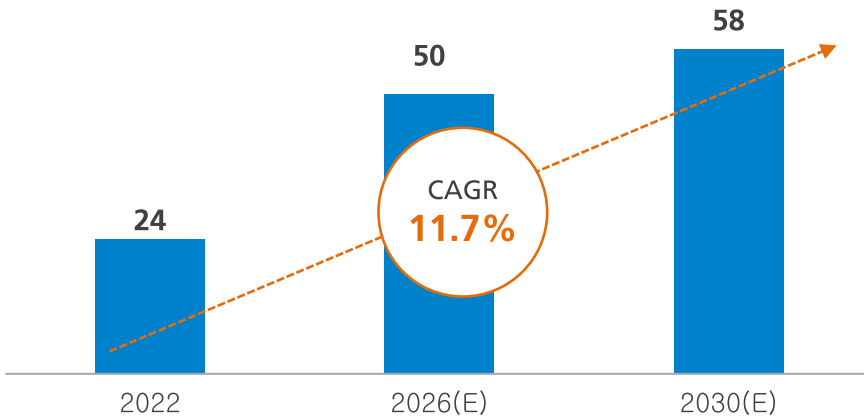
주요 디스플레이 업체
현장 평가 진행 중

태양광 산업 진출 본격화(1)

태양광 시장 성장에 따른 저스템의 수혜 확대

미국 태양광 시장 전망

단위: GW



중국산 모듈
관세 상향
(25%→50%)

양면형 모듈
관세 면제 폐지

동남아산
반덤핑 관세
유예 종료

IRA, 관세 및 무역장벽 강화
미국 내 생산시설 현지화 중요성 증대

자료: Bloomberg NEF

국내 주요 태양광 기업 미국 진출 현황

태양광 시장 확대에 따른 국내 주요 태양광 기업 미국 진출 확대
→ 미국 내 태양광 통합 생산단지 '솔라 허브' 구축

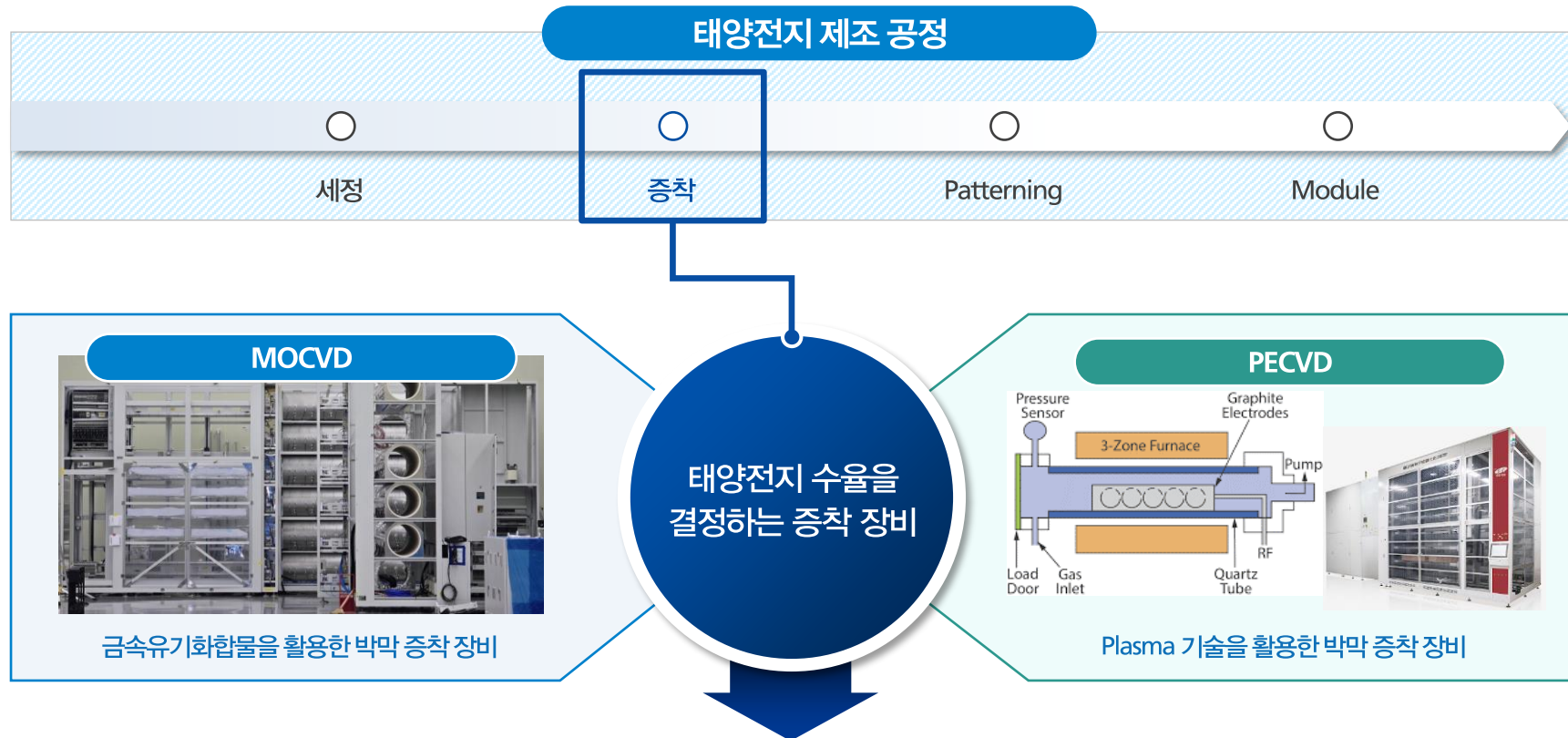


북미 최초 태양광 수직 계열화 밸류체인 완성
국내 소부장 기업과 협업 기대

자료: 언론 보도자료

태양광 산업 진출 본격화(2)

신규 기술 기반 태양광 산업으로 매출확대 본격화



태양광 사업 전략 방안

국내 고객사 국내외 site (한국, 미국, 중국 등) 설비투자 적극 대응
→ 국내 고객사 대형 웨이퍼 생산 라인에 PECVD, MOCVD 수주 예정



국내 태양광 기업과 우호적인 파트너십을
통한 거래선 적극 활용
(국내 태양광 기업 向 누적 매출 177억 원 돌파)

자회사와의 시너지 창출

독자적인 플라즈마 기술을 적용한 Cleaning Solution으로 사업 포트폴리오 다각화

기업 개요

1. 회사명: 플람주
2. 설립일: 2016년 11월
3. 자본금: 26백만 원(2024.3월 기준)
4. 주요 사업 분야: 반도체, 디스플레이 등 산업용 플라즈마 장비
5. 특허: 플라즈마 관련 특허 31건



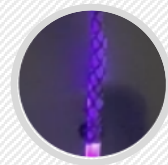
플라즈마 기술 포트폴리오



Multi Plasma



Cold Plasma
(독자 기술)



Surface Plasma



DCSBD Plasma

M&A를 통한 사업 포트폴리오 확장 시너지 창출

디스플레이



- OLED소재변화로 저온 플라즈마 기술 적용필요
(플람 -60° C / 타사 200° C) 기술 우위
- LGD Cold Plasma 기술 기반 OLED 소재 세정 장비 도입
(남경, 베트남)



LG Display



삼성디스플레이

반도체



반도체 HBM Bonding 장비(JPB)



반도체 패키징 장비(JPC)

- JPB : 활성화된 이온 제어, 플라즈마 표면처리 통해 강한 Bonding Strength 확보 (결합강도 22.0MPa 이상)
- JPC : 다양한 반도체 패키징 공정에 적용 가능하며 이미 양산 제조 공정에서 검증된 장비

정부지원 국책과제

Justem Vision

그리고 이제 상장 후 두 번째 약속입니다.
“도약 과 비상”

새로운 도약

성공적인 상장



Phase 1

2016 ~ 2023년

- 습도제어 시스템 2, 3세대 개발
- N2 Purifier 개발
- 반도체 후공정 장비 개발
- 2차전지 장비 개발

Phase 2

2024 ~ 2026년

- 반도체 신규 습도제어 장비 개발
- 디스플레이 제전 장치 및 정밀 장비 개발
- 태양광 사업 활성화
- 2차전지 장비 개발 확대

Phase 3

2027 ~ 2030년

- 반도체 HBM 및 유리기판 장비 개발
- 디스플레이 Micro LED 장비 개발
- 2차전지 소재 장비 개발

飛上



기업 가치 증대

+

미래 성장 모멘텀 확보

+

글로벌 인더스트리
탐티어로 도약

— Thank you —

주주와 함께 성장하는
저시스템이 되겠습니다.



The background of the image is a photograph of a data center. On the right side, there are several rows of white server racks. The racks are filled with various electronic components, including circuit boards and cooling fans. Some racks have small digital displays or status lights. The ceiling of the data center is visible, showing a complex network of cables and structural supports. The left side of the image is dominated by a dark blue background with numerous out-of-focus light points, creating a bokeh effect. The text 'Q&A' is centered in the middle of the image, overlaid on the bokeh background.

Q&A

CREATIVE & INNOVATION

GLOBAL NO.1 HIGH-TECH SOLUTION PROVIDER



Investor Relations 2025

Appendix

01. 요약 재무제표

재무상태표

단위 : 백만 원

구분	2022년	2023년	2024년 3분기
유동자산	46,332	27,685	22,803
비유동자산	24,153	54,870	54,059
자산총계	70,484	82,555	76,862
유동부채	12,713	9,928	29,279
비유동부채	6,966	24,012	2,452
부채총계	19,678	33,940	31,731
자본금	3,536	3,579	3,625
자본잉여금	19,712	20,584	21,222
기타자본	379	895	1,995
이익잉여금	27,179	23,567	18,319
자본총계	50,806	48,615	45,131

주: 2022년은 K-IFRS 개별기준, 2023년은 K-IFRS 연결기준

손익계산서

단위 : 백만 원

구분	2022년	2023년	2024년 3분기
매출액	46,099	35,934	27,568
매출원가	26,791	20,456	18,851
매출총이익	19,307	15,477	8,717
판매비	12,163	15,166	14,052
영업이익	7,144	311	-5,335
금융손익	202	-2,397	-95
기타손익	24	-2,745	168
법인세비용차감전순이익	7,371	-4,831	-5,262
법인세비용	1,049	-1,446	-7
당기순이익	6,322	-3,385	-5,255

주: 2022년은 K-IFRS 개별기준, 2023년은 K-IFRS 연결기준